Infrared Emitter (940 nm)

IR-Lumineszensdiode (940 nm)

Version 1.2

SFH 4346



Features:

- Wavelength 940nm
- Short switching times
- package similar to SFH 309

Applications

- IR remote control
- Sensor technology
- Discrete optocouplers
- Discrete interrupters

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Besondere Merkmale:

- Wellenlänge 940nm
- Kurze Schaltzeiten
- · ähnliches Gehäuse wie SFH 309

Anwendungen

- · IR-Gerätefernsteuerung
- Sensorik
- Diskrete Optokoppler
- · Diskrete Lichtschranken

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.



Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Radiant Intensity	Ordering Code
Тур:	Strahlstärke	Bestellnummer
	I _F = 100 mA, t _p = 20 ms	
	I _e [mW/sr]	
SFH 4346	90 (≥ 40)	Q65111A6137

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01$ sr

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr

Maximum Ratings $(T_A = 25 \, ^{\circ}C)$ Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I _F	100	mA
Surge current Stoßstrom $(t_p \le 200 \ \mu s, D = 0)$	I _{FSM}	1	A
Total power dissipation Verlustleistung	P _{tot}	190	mW
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	V _{ESD}	2	kV
Thermal resistance junction - ambient 1) page 10 Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung 1) Seite 10	R _{thJA}	350	K/W
Thermal resistance junction - soldering point Wämewiderstand Sperrschicht - Lötstelle	R _{thJS}	150	K/W



Characteristics ($T_A = 25$ °C) Kennwerte

Parameter		Symbol	Values	Unit
Bezeichnung		Symbol	Werte	Einheit
Peak wavelength Emissionswellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	λ_{peak}	950	nm
Centroid wavelength Schwerpunktwellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	$\lambda_{ ext{centroid}}$	940	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms)	(typ)	Δλ	42	nm
Half angle Halbwinkel	(typ)	φ	± 20	0
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	(typ)	LxW	0.3 x 0.3	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e max}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e max}$) ($I_F = 100$ mA, $R_L = 50$ Ω)	(typ)	t _r , t _f	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung (I _F = 100 mA, t _p = 20 ms)	(typ (max))	V _F	1.6 (≤ 1.9)	V
Forward voltage Durchlassspannung (I _F = 1 A, t _p = 100 μs)	(typ)	V _F	3.6 (≤ 4.6)	V
Reverse current Sperrstrom (V _R = 5 V)	(typ (max))	I _R	not designed for reverse operation	μΑ
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss (I _F = 100 mA, t _p = 20 ms)	(typ)	Фе	80	mW
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms)	(typ)	TCı	-0.3	%/K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	TC _V	-0.8	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$)	(typ)	TC _λ	0.3	nm / K



Grouping ($T_A = 25 \, ^{\circ}C$) Gruppierung

Group	Min Radiant Intensity	Max Radiant Intensity	Typ Radiant Intensity
Gruppe	Min Strahlstärke	Max Strahlstärke	Typ Strahlstärke
	I _F = 100 mA, t _p = 20 ms	I _F = 100 mA, t _p = 20 ms	$I_F = 1 A, t_p = 100 \mu s$
	I _{e, min} [mW / sr]	I _{e, max} [mW / sr]	I _{e, typ} [mW / sr]
SFH 4346-U	40	80	255
SFH 4346-V	63	125	395
SFH 4346-AW	100	200	630
SFH 4346-BW	160	320	1000

Note: Measured at a solid angle of $\Omega = 0.01$ sr

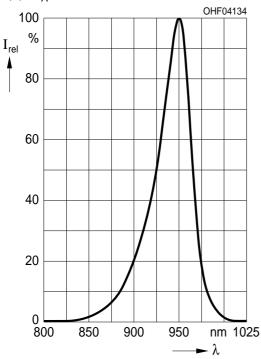
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01$ sr

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

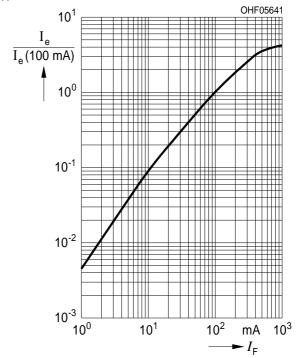
Relative Spectral Emission ^{2) page 10} Relative spektrale Emission ^{2) Seite 10}

$$I_{rel} = f(\lambda), T_A = 25^{\circ}C$$



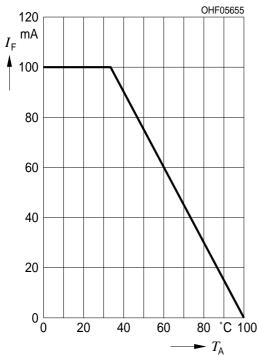
Radiant Intensity ^{2) page 10} Strahlstärke ^{2) Seite 10}

$$I_e$$
 / I_e (100 mA) = f(I_F), single pulse, t_p = 100 μ s, T_A = 25°C



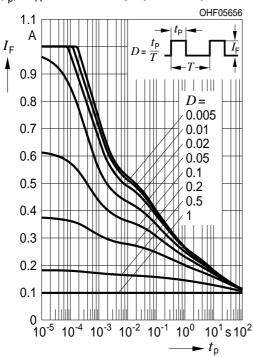
Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom

 $I_{F, max} = f(T_A), R_{thJA} = 350 \text{ K / W}$



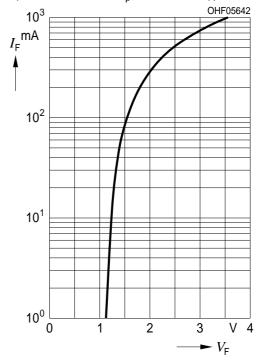
Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit

 $I_F = f(t_p)$, $T_A = 25$ °C, duty cycle D = parameter



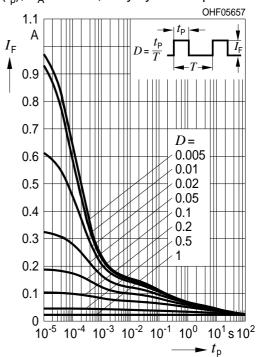
Forward Current ^{2) page 10} Durchlassstrom ^{2) Seite 10}

 I_F = f(V_F), single pulse, t_p = 100 μ s, T_A = 25°C

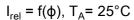


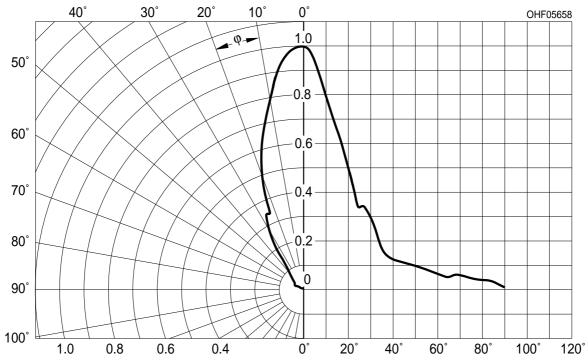
Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Pulsbelastbarkeit

 $I_F = f(t_p)$, $T_A = 85$ °C, duty cycle D = parameter

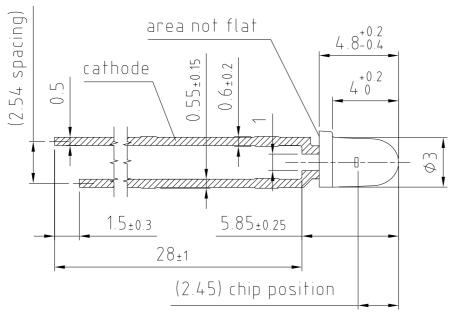


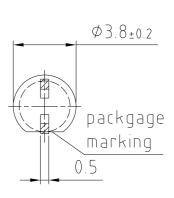
Radiation Characteristics ^{2) page 10} Abstrahlcharakteristik ^{2) Seite 10}





Package Outline Maßzeichnung





general tolerance ± 0.1 lead finish Sn

Dimensions in mm. / Maße in mm.

C63062-A4232-A1... -04

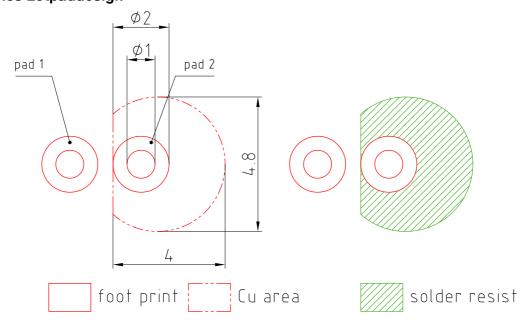
Package

3mm Radial (T 1), Epoxy, black

Gehäuse

3mm Radial (T 1), Harz, schwarz

Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign



E062.3010.188-01

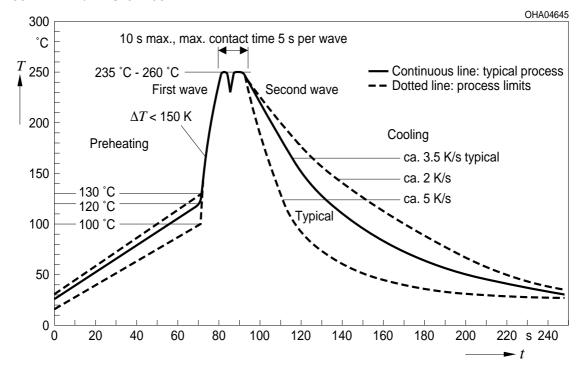
Dimensions in mm. / Maße in mm.

Note: pad 1: cathode

Anm.: pad 1: Kathode

TTW Soldering Wellenlöten (TTW)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

die Benutzen Sie bitte Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten. wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Glossary

- Thermal resistance: junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm² each
- Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

- Wärmewiderstand: Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm²
- Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product 此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求; 按照中国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

